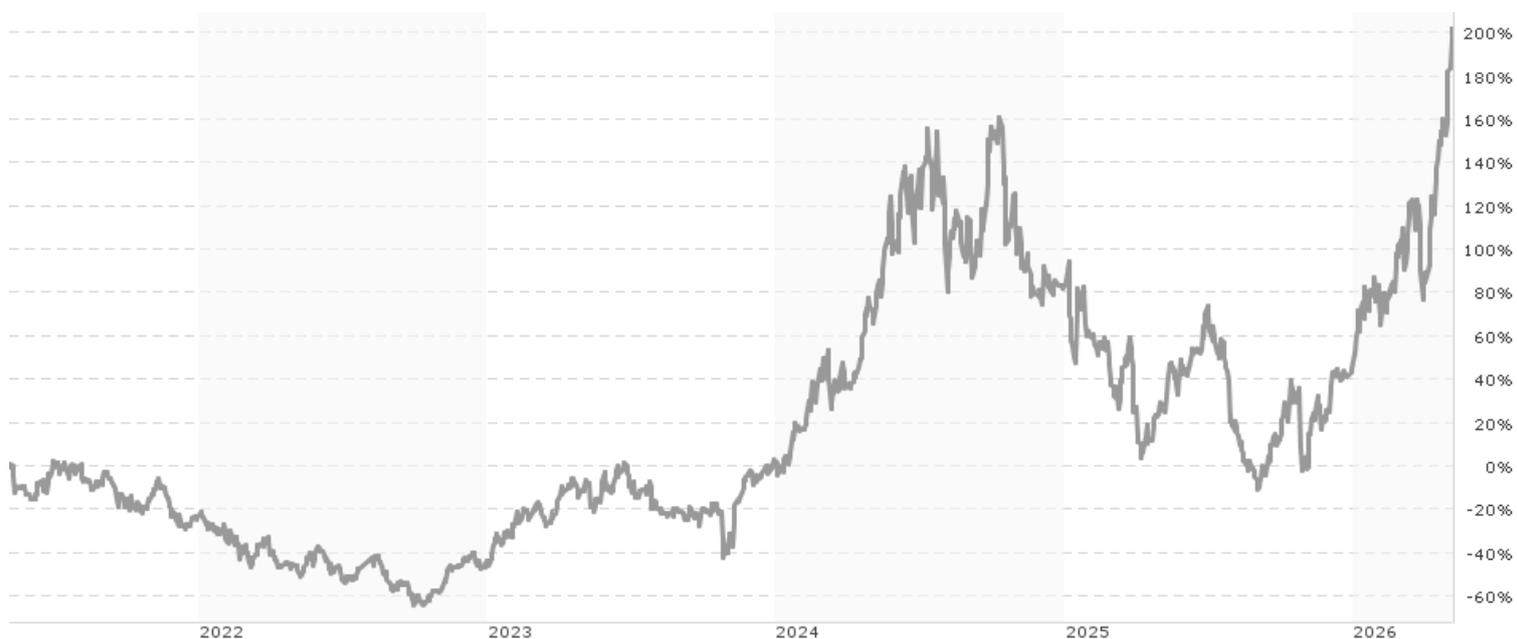


SUESS MICROTEC SE NA O.N. / DE000A1K0235 / Baader Bank (Baadex)

Aktuell 06.05.2026 19:15	Industrie	Sektor	Marktkapitalisierung	Typ
80,95 EUR	Informationstechnologie	Halbleiter-Ausrüstung	1.556,96 mill.	Aktie



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fundamentalkennzahlen (Letztes GJ)		Bewertungszahlen (Aktuell / Letztes GJ)		Rentabilität (Letztes GJ)	
Ergebnis je Aktie	2,41 EUR	KGV (EPS)	31,45 / 15,11	Bruttoumsatzrendite	35,65%
Umsatz je Aktie	26,32 EUR	KUV	3,09 / 1,49	EBIT Marge	13,09%
Buchwert je Aktie	16,50 EUR	PEG	-6,58 / -3,16	Nettoumsatzrendite	9,16%
Cash-Flow je Aktie	-0,05 EUR	Gewinnrendite	3,18% / 6,62%	Eigenkapitalrendite	14,61%
Dividende je Aktie	0,04 EUR	Dividendenrendite	0,05% / 0,10%	Gesamtkapitalrendite	9,09%

Statistik	1M	6M	1J	3J	5J	10J	Jahresperformance	
Performance	+63,01%	+162,14%	+139,36%	+219,96%	+202,05%	+871,79%	2026	+108,10%
Volatilität	+49,56%	+53,98%	+60,49%	+58,70%	+53,60%	+51,53%	2025	-20,45%
Tageshoch	79,70	79,70	79,70	79,70	79,70	79,70	2024	+76,53%
Tagestief	51,90	30,86	24,04	15,68	9,65	5,41	2023	+82,24%
Preis Ø	65,61	48,53	41,30	39,74	31,42	21,70	2022	-26,92%

Unternehmensportrait

Die SÜSS MicroTec SE entwickelt Anlagen für die Herstellung von Mikroelektronik und -systemtechnik. Der Konzern liefert Systemlösungen für die Halbleitertechnik, die im Labor- und Produktionsbereich eingesetzt werden. Diese umfassen alle notwendigen Arbeitsschritte der Waferbearbeitung. Dazu gehören die Belackung, Aushärtung und Entwicklung sowie Justage und Bonden. Darüber hinaus liefert das Unternehmen auch Zusatzausrüstung für Nanoimprinting, optische Linsen und Ausrüstung für die Prüfung von Funktion und Zuverlässigkeit der Wafer. Die Lösungen werden in verschiedenen Märkten und Industrieanwendungen wie der Herstellung von Speicherchips, Kameras für Mobiltelefone oder Reifendrucksensoren eingesetzt. Zudem ist SÜSS in Spezialmärkten aktiv und konzentriert sich dort auf die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips für Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung.

SUESS MICROTEC SE NA O.N. / DE000A1K0235 / Baader Bank (Baadex)

Aktiva	2021	2022	2023	2024	2025
Sachanlagen	44	49	31	34	96
Immaterielle Vermögensgegenstände	6	6	5	5	3
Finanzanlagen	0	0	-	-	-
Anlagevermögen	-	75	56	59	121
Vorräte	100	150	167	214	172
Forderungen	16	19	18	15	38
Liquide Mitteln	52	51	38	136	99
Umlaufvermögen	209	278	313	442	387
Bilanzsumme	279	353	370	501	507
Passiva	2021	2022	2023	2024	2025
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24	27	27	32	25
Langfristige Finanzverbindl.	-	16	5	4	45
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12	-	-	-	-
Rückstellungen	22	17	2	8	7
Verbindlichkeiten	122	175	193	221	192
Gezeichnetes Kapital	19	-	-	-	-
Eigenkapital	157	178	177	280	315
Minderheitenanteile	0	0	0	0	-
Bilanzsumme	279	353	370	501	507
GuV	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	263	299	304	446	503
Abschreibungen (Gesamt)	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis	23	33	28	75	66
Zinsergebnis	-0	-0	1	3	-0
Ergebnis vor Steuern	22	32	28	78	66
Ertragsteuern	6	8	11	26	16
Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
Konzernjahresüberschuss	16	24	5	110	46
Ergebnis je Aktie	0,8370	1,2817	0,2454	5,7723	2,4120
Dividende je Aktie	0,1600	0,1600	0,2000	0,3000	0,0400
Cashflow	2021	2022	2023	2024	2025
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	24	24	4	33	-1
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-10	-18	-8	72	-25
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-4	-7	-8	-8	-10
Veränderung der liquiden Mittel	11	-	-	-	-
Anzahl der Mitarbeiter	1.178	1.252	1.345	1.498	1.497
Vorstand	Dr. Cornelia Ballwießer, Dr. Thomas Rohe				
Aufsichtsrat	Dr. David Robert Dean, Dr. Myriam Jahn, Dr. Bernd Schulte, Jan Smits, Prof. Dr. Mirja Steinkamp				
Hauptaktionäre	Free float (60.54%), Van Lanschot Kempen (9.89%), Gerlin Participaties (7.5%), Universal Investment (5.14%), Janus Henderson (5.04%), UBS AG (4.69%), Goldman Sachs (4.19%), J.P. Morgan (3.01%)				
Kontakt	Website: www.suss.de, Telefon: +49-89-32007-151 E-Mail: ir@suss.com				